



採購規範書(A522001612)

1. 目的/用途說明：為參與 SEMICON 2026 國際半導體展，本案預計於 2026 年 9 月 2 日至 9 月 4 日參與「SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展」，辦理展攤設計、搭建、視覺輸出、影音設備建置及現場展示等相關作業，藉由展覽推廣 SEMI E187 驗證制度、技術成果及應用案例，提升產業對半導體設備資安之認知，促進國內外產業交流與合作。
2. 品名：SEMICON 2026 展攤設計、搭建暨展示服務
3. 服務規格：

No.	品項	說明
1	「SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展」攤位活動現場執行活動費用	• 展攤設計及施工 完成展攤整體空間規劃、主結構搭建、展示牆、儲藏空間、接待區及相關木作工程。 展攤設計須符合主辦單位施工規範及展場安全規定。 • 視覺設計及輸出製作 完成展攤主視覺設計、圖文版面規劃及各式輸出製作。 輸出內容須經機關確認後始得製作及安裝。 • 照明及電力配置 提供展攤照明設備、插座、配電及相關電力配置。 所有用電設備須符合展場規範並完成測試。 • 影音展示設備 提供展示所需之電視、LED顯示設備、音響及相關影音播放設備。 完成設備安裝、測試及展覽期間維護。 • 網路及通訊設備 提供展攤所需之網路設備及無線網路服務，確保展示期間網路正常運作。 • 布展、撤場及現場支援 負責設備運輸、進場施工、布展、撤場及場地復原。 • 展覽期間應派員提供現場技術支援，並即時處理設備異常或突發狀況。



4. 驗收標準：

- (1) 第一期：得標後，於 10 天提供含主視覺設計及平面配置等內容專案規畫書。
- (2) 第二期：於 2026 年 9 月 1 日下午 18 點前，台北南港展覽館 2 館 1 樓會場當場驗收後，並於 9/30 前提供執行成果報告書，內容需包含規劃、執行成果與照片等佐證資料。

5. 付款標準：

- (1) 第一期款(全額 50%)：提供專案規畫書，做為第一期款付款驗收標準。
- (2) 第二期款(全額 50%)：提供執行成果報告書，做為第二期款付款驗收標準。

6. 訓練：☐有 ☒無

7. 保固：☐有 ☒無

8. 廠商資格：

- (1) 執行廠商需近 3 年曾在 Semicon Taiwan 展覽有承建經驗。
- (2) 執行廠商需具執行政府機關與公協會主題館設計規劃與搭建之實績。
- (3) 執行廠商需具備多媒體互動設計之能力。
- (4) 有承接過資安相關活動知廠商優先考慮。

9. 服務：☒有 ☐無

- (1) 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。

10. 廠商交付文件：☒有 ☐無

- (1) 執行規劃書
- (2) 成果報告書

11. 其他注意事項

- (1) 得標廠商得配合委託方做設計變更，若有費用增減須雙方再議加減帳，得標廠商不得拒絕。
- (2) 得標廠商必須於展覽結束，依大會規定負責將場地復原，否則所有因延遲而發生的費用由得標廠商負擔，並罰款新台幣 15 萬元，不得異議。
- (3) 過程中衍生之智慧財產權之歸屬委託方所有，主辦單位得無償使用。
- (4) 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。
- (5) 公共安全需符合委託方之相關規範。